

# SEMICON<sup>®</sup> JAPAN VIRTUAL



2020.12.11 (金) - 12.18 (金)

## 株式会社岡本工作機械製作所は、 SEMICON Japan 2020 Virtual に出展します

ハイブリッドマテリアル加工をテーマに SiC, GaN, LT, LN 基板に代表される次世代の半導体材料  
および、パッケージ材に代表される樹脂、金属の複合体基板材料について 高生産かつ高精度な加  
工を可能とする、研削研磨装置および加工プロセスのご提案をいたします。

12月14日(月)~17日(木)はチャットでのスタッフ対応が可能となります。

皆様のご来場をお待ちしております。

[展示会・カンファレンスへの参加申込はこちら](#)

**SEMICON<sup>®</sup>**  
**JAPAN**  
VIRTUAL

SEMICON Japan 2020 Virtual Web サイトは [こちら](#)